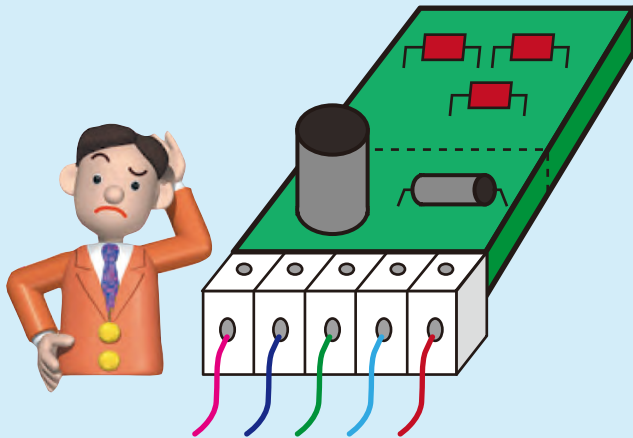


車載向けインサート基板のご提案

Suggestions insert substrate automotive

今までは…

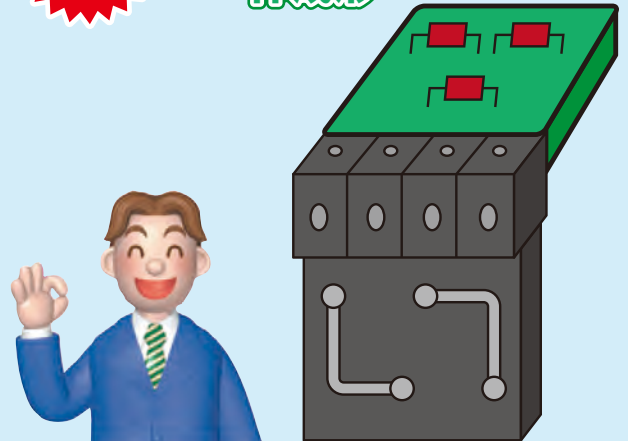
プリント基板に
規格品の端子台や
コンデンサ等を半田付け



- ・大電流が必要となるため、キバンプが大きくなる。(沿面距離必要)
- ・外装部品も大きくなり、コストUP。
- ・半田付けがスポットのため時間がかかる。

今は…

端子台と配線(鋼板)を
一体成形

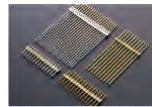


- ・端子台の購入+組み立てが不要。
- ・樹脂で絶縁することにより小型化が可能。
- ・鋼板でパターンを形成するため、大電流可能。
- ・外装部品もコンパクト化(材料費減)
- ・既存のラインにあわせた形状可能。
- ・樹脂の耐熱280℃のため、半田実装可能。

What's order?

1. 素材選び

Choose materials



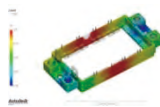
2. 構想 設計打ち合わせ

Meeting for design conception



3. 流動解析・VE

Flow analysis/ VE proposal



4. 試作or量産

Experimental production or mass production



基礎設計から量産まで対応

車載向けインサート基板のご提案

Suggestions insert substrate automotive

W/Wサポートはお任せ下さい！ W/W Support Please leave!

コージン生産拠点

国内工場



海外工場



東海エレクトロニクスGr海外ネットワークを利用しサポート体制構築！

